

～3DEXPERIENCE Simulation事例～

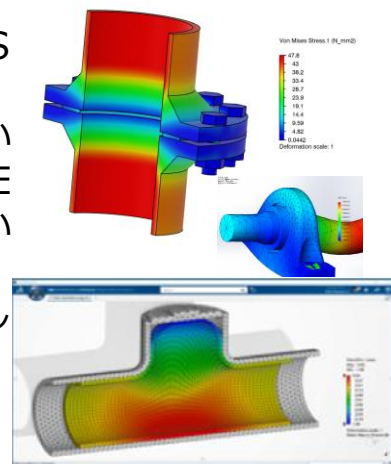
SBS東芝ロジスティクス株式会社様

段ボール包装の落下衝撃解析

～物流を、超えていく～！

【日時】 7月28日（火） 14:00～15:00

「3DEXPERIENCE WORLD JAPAN 2025」でご講演頂きましたSBS東芝ロジスティクス(株)戸田様より本セミナーでは、昨今の環境対応・脱プラスチックでエコな包装材として注目されている段ボールについて、包装設計における構造解析の活用事例を発表頂きます。市販CAEでは段ボールの材料特性データ（素材強度値）が十分に揃っていない中、自社所有の試験設備で段ボールの材料試験を行うことにより、CAE利用できる材料特性データを作成し、製品を保護する包装材として段ボール**落下衝撃解析**へ挑戦されております



【第1部】 3DEXPERIENCE Simulation事例発表

段ボール包装の落下衝撃解析

SBS東芝ロジスティクス株式会社 講師 戸田 太地 様

【第2部】 3DEXPERIENCE Simulationのご紹介

ヨシカワメイプル(株) 3DEXPERIENCE Simulation 講師 中谷 祐吾

【申込書】 7月28日（火） SOLIDWORKS オンライン セミナー

お申込み方法

Web

お申込みはこちらのQRコードへ！！



FAX

以下申込書へご記入いただき、本紙を以下番号へ送信ください

03-5688-8868 ヨシカワメイプル株式会社東京営業所

貴社名			
部署/役職		ご氏名	
TEL		FAX	
E-mail			
都道府県			

“SOLIDWORKS代理店”をはじめて29年の歴史があります。保守サポートやお客様の効率化のお悩みを是非ともご相談ください。



ヨシカワメイプル株式会社 東京営業所

mail: tokyo@ymp.co.jp

〒110-0016 東京都台東区台東3-3-4
荒岡ビル 3F

URL: <https://www.ymp.co.jp/>

Tel: 03-5688-8866

ヨシカワメイプルWebページ